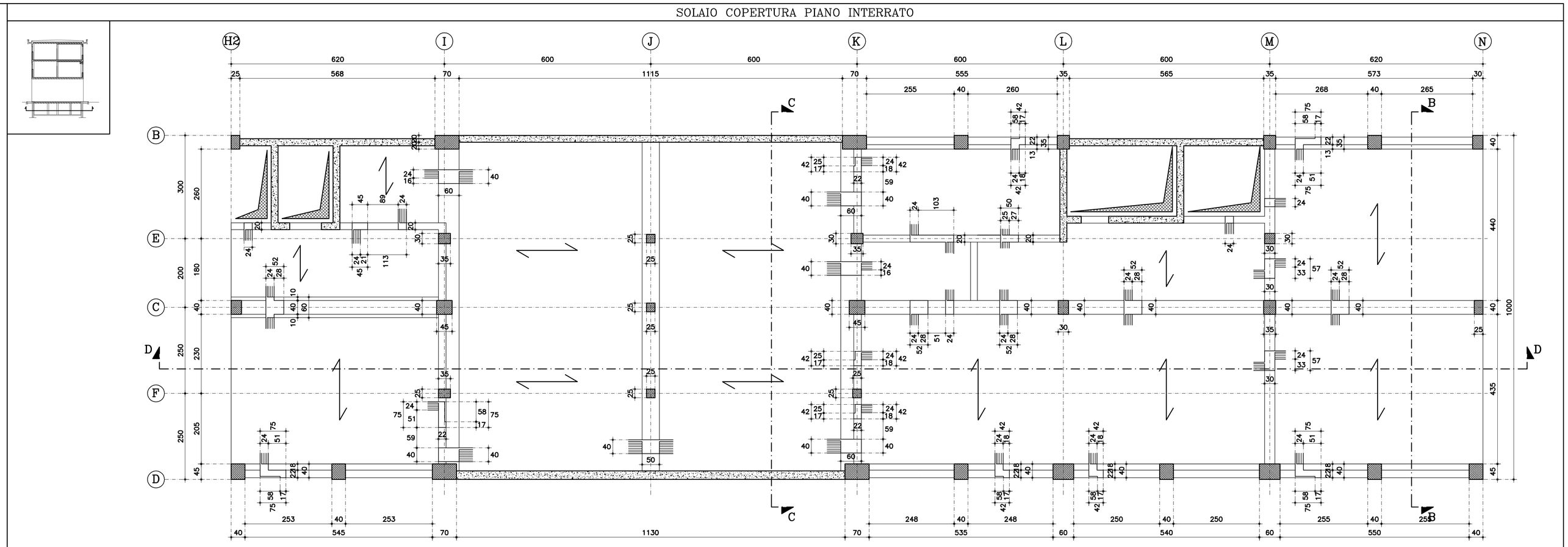
SOLAIO COPERTURA PIANO INTERRATO



Acciaio da carpenteria: classe S235

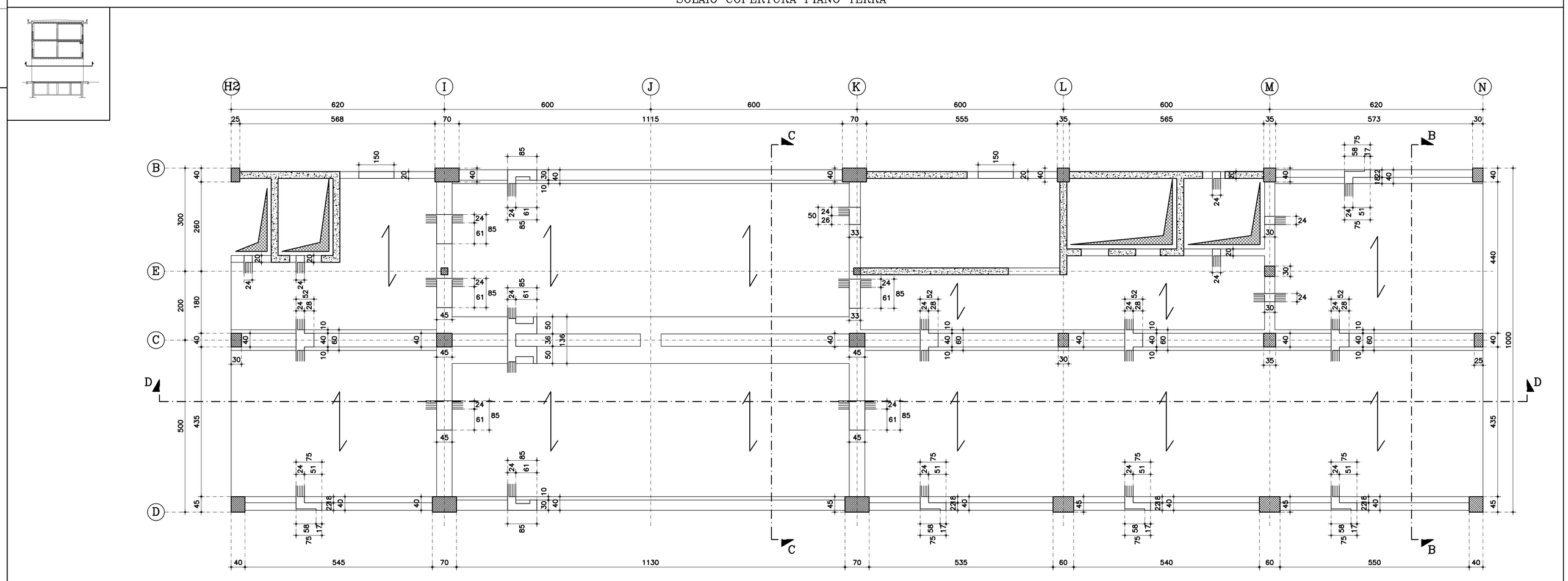
Acciaio d'armatura: classe B450C

Calcestruzzo	Cl. resistenza	Cl. esposizione	Consistenza	Copriferro
Magro	C15/20	–	–	–
Fondazioni	C25/30	XC2	S4	25 mm
Muri perimetrali	C25/30	XC1	S4	20 mm
Muri scala–ascensori	C25/30	XC1	S4	20 mm
Pilastri	C25/30	XC1	S4	20 mm
Solai–travi–gronde...	C25/30	XC1	S4	20 mm

AVVERTENZE:

Prima di dar corso alle opere della presente tavola, confrontare tutte le misure con quelle dei disegni architettonici e, in caso di intervento su opera esistente, controllare tutte le misure in sito. Riscontrando differenze, interpellare la D.L. Non rilevare alcuna misura in scala.

SOLAIO COPERTURA PIANO TERRA



POLITECNICO DI MILANO

Area Tecnico Edilizia

P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILANO

PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Campus: Via La Masa

Edificio N°: 22 Via La Masa 20 - Milano

Struttura: Dipartimento di Meccanica

Codice Lavoro: 1023_10

Oggetto: Ristrutturazione e Riqualificazione impiantistica edificio 22 (ex PPG) Lotto funzionale n.2

Progetto
ESECUTIVO

Progettazione: arch. Dario Poli - A.T.E. - Politecnico di Milano
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Riccardo Licari - A.T.E. - Politecnico di Milano
Consulenza progettazione architettonica: Ardea s.r.l. - Ing. Arturo Montanelli
Consulenza opere strutturali: Ing. Christian Amigoni
Consulenza impianti: Studiogamma s.r.l.

Titolo Tavola	Categoria Tavola
RILIEVO STRUTTURALE - Piante piani interrato e rialzato	OPERE STRUTTURALI

Codice Tavola	REVISIONE	SCALA: 1:50	PLOTTAGGIO: 1:5	FORMATO: A0+
PEGP 0101T00 010	00	NOME FILE: PEGP - 0101T00 - 010 - 00 - RIISTRU1.dwg		
		NOTE:		

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
3					
2					
1					
0	EMISSIONE E STAMPA	23.03.2012	CA	CA	DP